

第26回マグネシウム技術研究発表会

主催：一般社団法人日本マグネシウム協会

本発表会は、各学会などで発表されているマグネシウムに関する最近の技術研究を紹介する講演会です。今回は、軽金属学会春期大会などで発表された研究開発事例の他、第21回日本マグネシウム協会賞の受賞者からの研究開発事例を紹介いたします。

最近のマグネシウムに関する研究開発動向を知る貴重な講演会となりますので、この機会に是非ご参加ください。

- 日時■ 平成30年6月14日(木) 9:30~14:00
- 場所■ 日本教育会館 901号室 (東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
- 参加費■ 会員 5,000円 ・ 一般 10,000円 (税込)
- 定員■ 50名

マグネシウム プログラム

- 9:30 開会挨拶 (日本マグネシウム協会)
- 9:35 ①チクソモールド成形されたマグネシウム合金のポイド発生と原料チップへのカーボン修飾の効果
広島工業大学 日野 実 殿
- 10:10 ②シリカ系皮膜と蒸気コーティング皮膜の併用によるマグネシウム合金の高耐食化
芝浦工業大学 石崎 貴裕 殿
- 10:45 休憩
- 10:50 ③Mg-Al-Zn-Ca系合金板材の平面曲げ疲労特性
(国研)産業技術総合研究所 斎藤 尚文 殿
- 11:25 ④Mg-Al-Zn-Ca系合金の耐水素脆化特性と疲労特性
茨城大学 伊藤 吾朗 殿
- 12:00 休憩
- 12:50 ⑤極低回転摩擦攪拌プロセスによるMg-Li合金の超塑性発現(仮)
大阪大学 藤井 英俊 殿
- 13:25 ⑥マグネシウムのリサイクル・高信頼性化を目指した製造プロセス・合金種の開発(仮)
関西大学 森重 大樹 殿
- 14:00 閉会

参加希望の方は以下よりお申込み下さい

◆日本マグネシウム協会 事務局行き

E-mail : office@magnesium.or.jp / FAX : 03-3243-0285

三 第26回マグネシウム技術研究発表会参加申込書 三

氏名	会社名・所属	
住所	〒	
連絡先	Tel :	Fax :
	E-mail :	
区分：(該当するものに○印) [会員 ・ 一般]		

*参加費は当日現金にてお支払い下さい。

